

4

3

2

1

LOC	DIST	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	-						
I: 本図			C1	REVISED PER ECO-11-005030	14APR11	RK	HMR

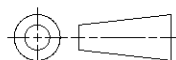
- 1: 本図
- 1: AS SHOWN

Ø 6.3

- 1 適合電線: 大電(株)製(HRZFV-SB AWG25×2心)
2 D/Cは同梱の顧客用図面(図面名称欄内)に記載
3 取扱説明書: 411-78259

- 1 ACCEPTABLE WIRE: DAIDEN Co., Ltd. (HRZFV-SB AWG25×2C)
2 D/C IS DESCRIBED IN THE BUNDLED CUSTOMER DRAWING (IN DRAWING NAME COLUMN).
3 INSTRUCTION SHEET: 411-78259

1	POLYAMIDE OF GLASS FILLED PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリアミド系樹脂 UL94V-0	RETENTION HSG リテンション ハウジング	7
2	OLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入り熱可塑性ポリエステル系樹脂 UL94V-0	COVER HSG カバー ハウジング	6
2	STAINLESS STEEL ステンレス鋼	LOCK SPRING ロック スプリング	5
1	STEEL/UNDER:COPPER PLATING,TOP:Ni PLATING 鋼/下地: 銅めっき, 表面: ニッケルめっき	BACK SHELL OF PLUG バック シェル	4
1	STEEL/UNDER:COPPER PLATING,TOP:Ni PLATING 鋼/下地: 銅めっき, 表面: ニッケルめっき	FRONT SHELL OF PLUG フロント シェル	3
1	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入り熱可塑性ポリエステル系樹脂 UL94V-0	CAP HSG キャップ ハウジング	2
1	CONTACT(COPPER ALLOY/ UNDER ALL SURFACE:Ni PLATING 1.27μm MIN TOP CONTACT AREA:Au PLATING 0.76μm MIN SOLDERING AREA:Tin PLATING 2μm MIN) HSG(POLYAMIDE OF GLASS FILLED PLASTIC(UL94V-0)) INDUCTOR(TDK SP0203-R10K-PF) コンタクト(銅合金/ 全面: ニッケルめっき下地 1.27μm以上 表面 接点部: 金めっき 0.76μm以上 半田付け部: 錫めっき 2μm以上) ハウジング(ガラス入りポリアミド系樹脂 UL94V-0) インダクタ(TDK製 SP0203-R10K-PF)	SUB PLUG ASSY with INDUCTOR サブ プラグ アッセンブリ (インダクタ付)	1
REQUIRED PAR ASSEMBLY	MATERIAL/FINISH 材料/仕上げ	PART NAME 部品名称	ITEM NO.

		DWN K. RIKU 27OCT2006		TE Connectivity			
		CHK I. HASEGAWA 27OCT2006					
DIMENSIONS: 単位: 概 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.3		APVD I. HASEGAWA 27OCT2006		NAME 名称	
		0 PLC ±		PRODUCT SPEC 製品規格		MECHATROLINK II CONNECTOR KIT -	
		1 PLC ±		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5404			
		2 PLC ±					
		3 PLC ±					
		4 PLC ±					
		ANGLES ±					
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		WEIGHT (TRAY IS CONTAINED) 29.9(g)		RESTRICTED TO	
				A3 00779		-	
CUSTOMER DRAWING				DRAWING NO 番号		C=1827525	
				SCALE 尺度		2:1	
				SHEET		OF	
				REV		C1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9